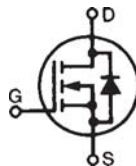


Depletion Mode MOSFETs

IXTA3N100D2
IXTP3N100D2

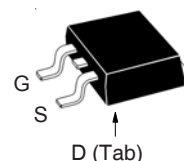
$$\begin{aligned} V_{DSX} &= 1000V \\ I_{D(on)} &\geq 3A \\ R_{DS(on)} &\leq 6\Omega \end{aligned}$$

N-Channel

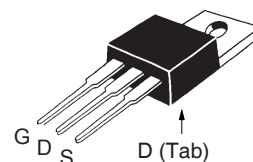


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSX}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	1000	V
V_{GSX}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	125	W
T_J		- 55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		- 55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	300	$^\circ\text{C}$
T_{SOLD}	Plastic Body for 10s	260	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting Torque (TO-220)	1.13 / 10	Nm/lb.in.
Weight	TO-263	2.5	g
	TO-220	3.0	g

TO-263 AA (IXTA)



TO-220AB (IXTP)



G = Gate D = Drain
S = Source Tab = Drain

Features

- Normally ON Mode
- International Standard Packages
- Molding Epoxies Meet UL 94 V-0 Flammability Classification

Advantages

- Easy to Mount
- Space Savings
- High Power Density

Applications

- Audio Amplifiers
- Start-Up Circuits
- Protection Circuits
- Ramp Generators
- Current Regulators
- Active Loads

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSX}	$V_{GS} = -5V, I_D = 250\mu\text{A}$	1000		V
$V_{GS(off)}$	$V_{DS} = 25V, I_D = 250\mu\text{A}$	- 2.5		- 4.5 V
I_{GSX}	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0V$			± 100 nA
$I_{DSX(off)}$	$V_{DS} = V_{DSX}, V_{GS} = -5V$ $T_J = 125^\circ\text{C}$			5 μA 50 μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 0V, I_D = 1.5A, \text{ Note 1}$			6 Ω
$I_{D(on)}$	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 50V, \text{ Note 1}$	3		A

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
	(T _J = 25°C, Unless Otherwise Specified)	Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	V _{DS} = 30V, I _D = 1.5A, Note 1	1.2	2.0	S
C_{iss}	V _{GS} = -10V, V _{DS} = 25V, f = 1MHz		1020	pF
C_{oss}			68	pF
C_{rss}			17	pF
t_{d(on)}	Resistive Switching Times V _{GS} = ± 5V, V _{DS} = 500V, I _D = 1.5A R _G = 3.3Ω (External)		27	ns
t_r			67	ns
t_{d(off)}			34	ns
t_f			40	ns
Q_{g(on)}	V _{GS} = 5V, V _{DS} = 500V, I _D = 1.5A		37.5	nC
Q_{gs}			4.4	nC
Q_{gd}			21.2	nC
R_{thJC}	TO-220		0.50	1.0 °C/W
R_{thCS}				°C/W

Safe-Operating-Area Specification

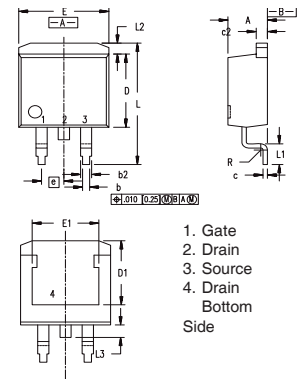
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
SOA	V _{DS} = 800V, I _D = 94mA, T _C = 75°C, T _p = 5s	75		W

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
	(T _J = 25°C, Unless Otherwise Specified)	Min.	Typ.	Max.
V_{SD}	I _F = 3A, V _{GS} = -10V, Note 1		0.8	1.3 V
t_{rr}	I _F = 3A, -di/dt = 100A/μs V _R = 100V, V _{GS} = -10V		970	ns
I_{RM}			12.7	A
Q_{RM}			6.16	μC

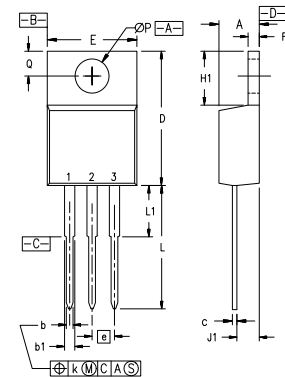
Note 1. Pulse test, t ≤ 300μs, duty cycle, d ≤ 2%.

TO-263 Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.06	4.83	.160	.190
b	0.51	0.99	.020	.039
b2	1.14	1.40	.045	.055
c	0.40	0.74	.016	.029
c2	1.14	1.40	.045	.055
D	8.64	9.65	.340	.380
D1	8.00	8.89	.280	.320
E	9.65	10.41	.380	.405
E1	6.22	8.13	.270	.320
e	2.54	BSC	.100	BSC
L	14.61	15.88	.575	.625
L1	2.29	2.79	.090	.110
L2	1.02	1.40	.040	.055
L3	1.27	1.78	.050	.070
L4	0	0.13	0	.005

TO-220 Outline



Pins: 1 - Gate 2 - Drain
3 - Source

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.170	.190	4.32	4.83
b	.025	.040	0.64	1.02
b1	.045	.065	1.15	1.65
c	.014	.022	0.35	0.56
D	.580	.630	14.73	16.00
E	.390	.420	9.91	10.66
e	.100 BSC		2.54 BSC	
F	.045	.055	1.14	1.40
H1	.230	.270	5.85	6.85
J1	.090	.110	2.29	2.79
k	0	.015	0	0.38
L	.500	.550	12.70	13.97
L1	.110	.230	2.79	5.84
ØP	.139	.161	3.53	4.08
Q	.100	.125	2.54	3.18

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered 4,835,592 4,931,844 5,049,961 5,237,481 6,162,665 6,404,065 B1 6,683,344 6,727,585 7,005,734 B2 7,157,338B2
by one or more of the following U.S. patents: 4,850,072 5,017,508 5,063,307 5,381,025 6,259,123 B1 6,534,343 6,710,405 B2 6,759,692 7,063,975 B2
4,881,106 5,034,796 5,187,117 5,486,715 6,306,728 B1 6,583,505 6,710,463 6,771,478 B2 7,071,537

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

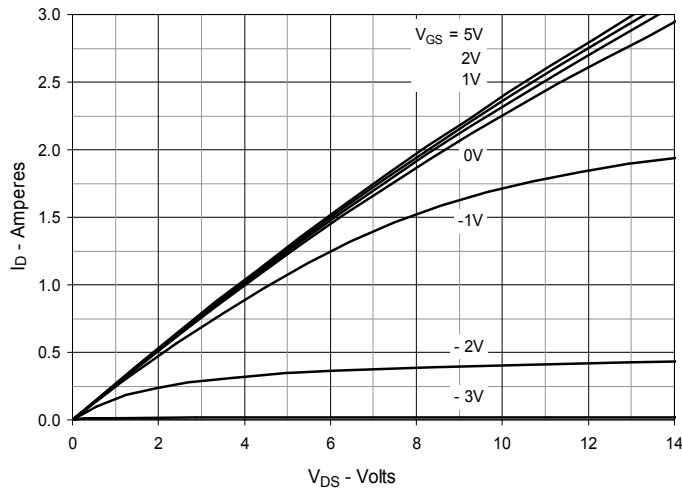


Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

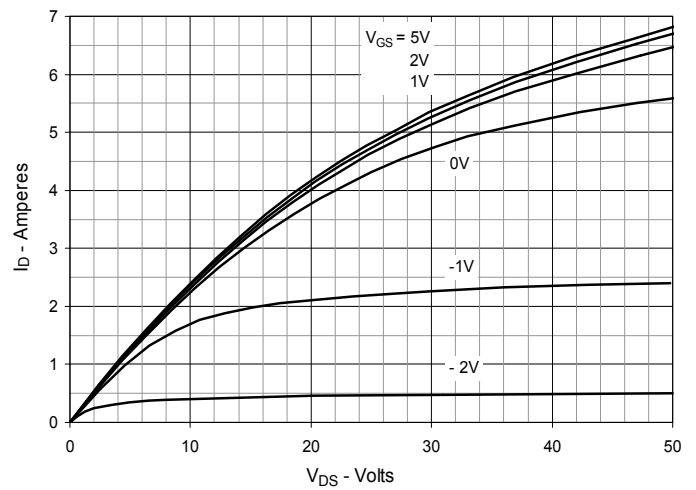


Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$

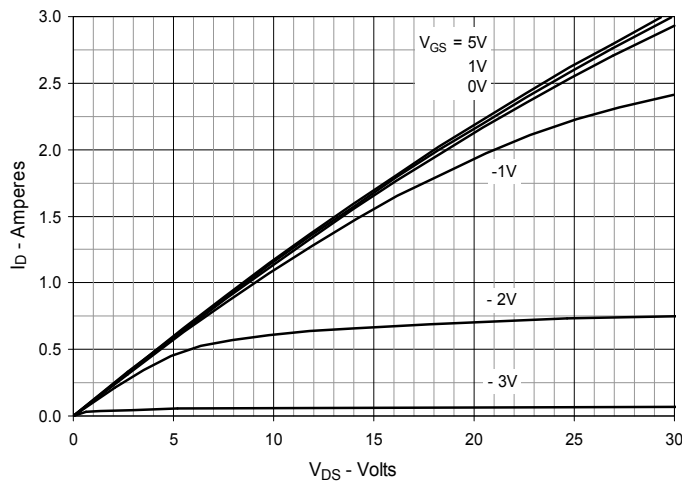


Fig. 4. Drain Current @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

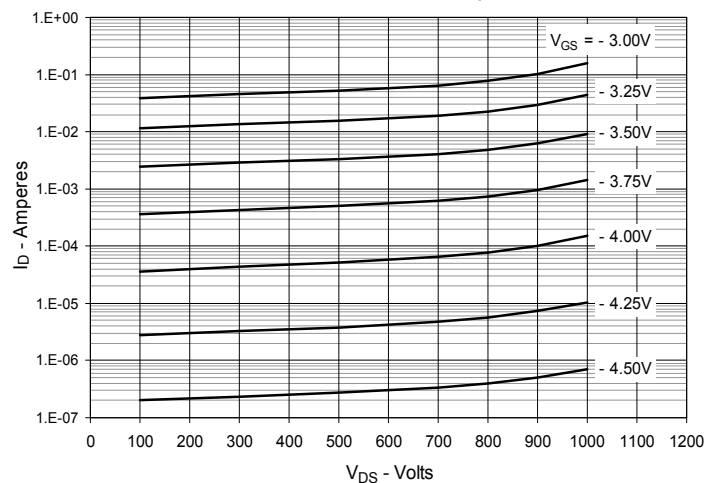


Fig. 5. Drain Current @ $T_J = 100^\circ\text{C}$

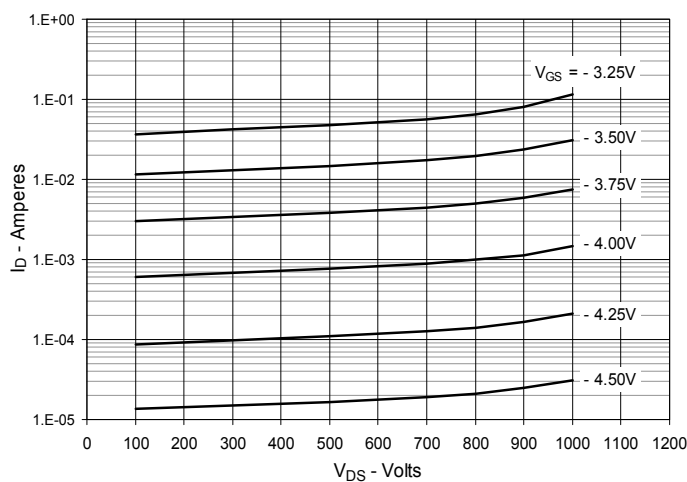


Fig. 6. Dynamic Resistance vs. Gate Voltage

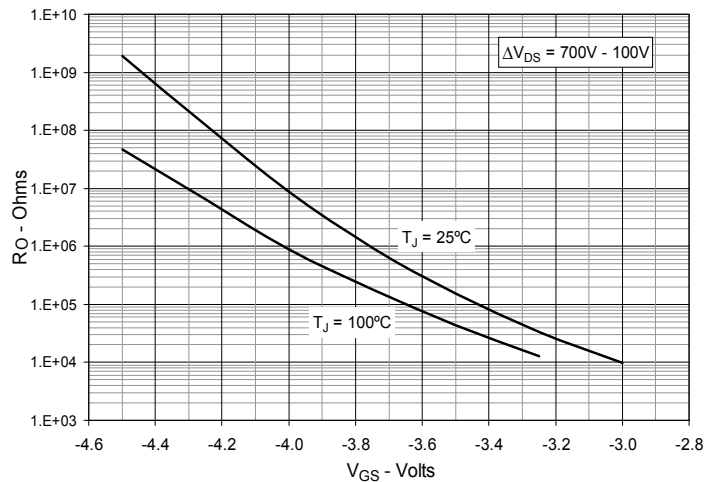


Fig. 7. Normalized $R_{DS(on)}$ vs. Junction Temperature

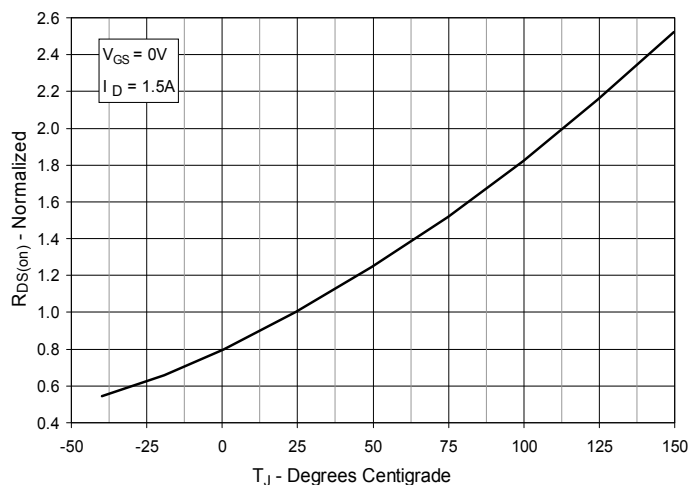


Fig. 8. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 1.5A$ Value vs. Drain Current

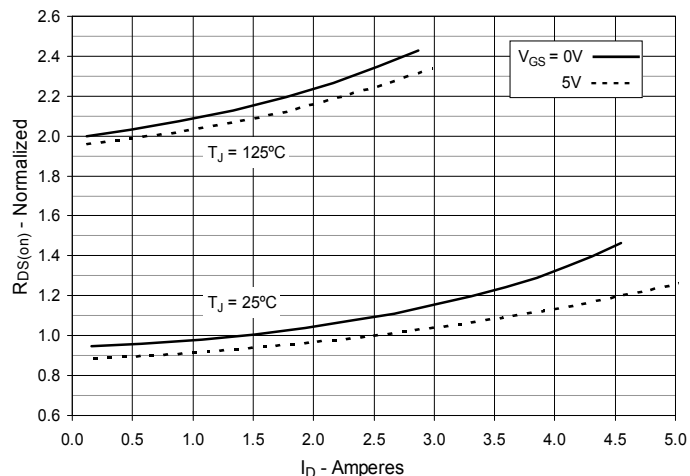


Fig. 9. Input Admittance

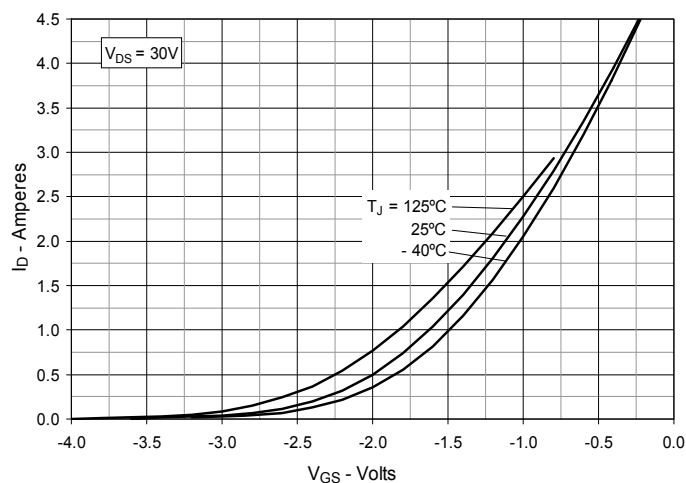


Fig. 10. Transconductance

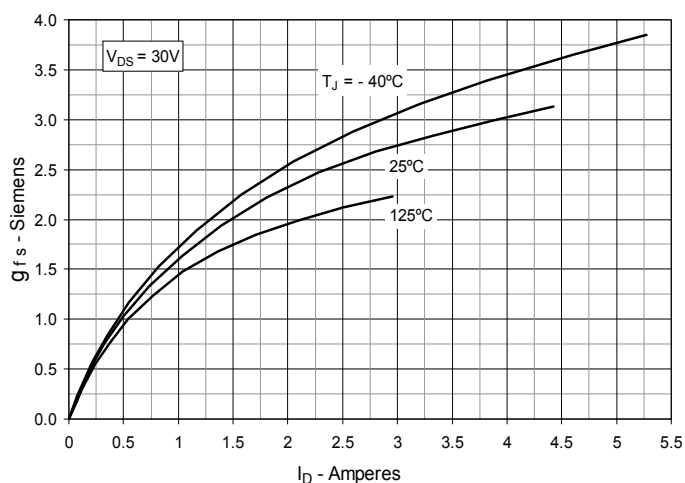


Fig. 11. Breakdown and Threshold Voltages vs. Junction Temperature

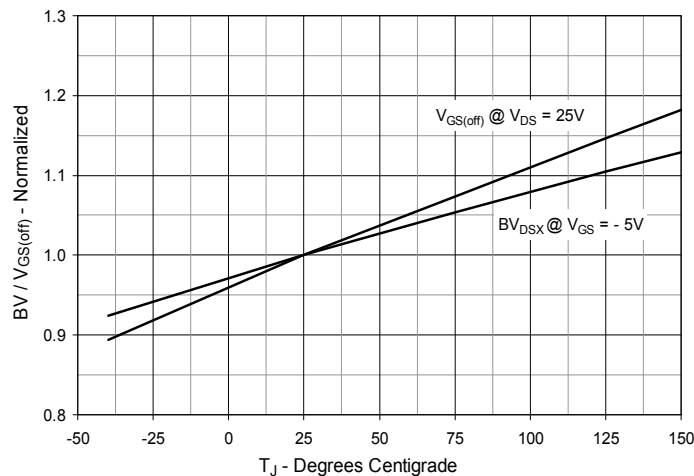


Fig. 12. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode

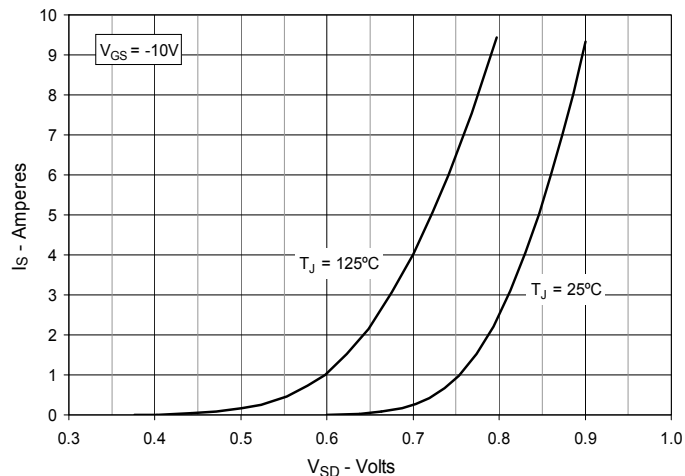


Fig. 13. Capacitance

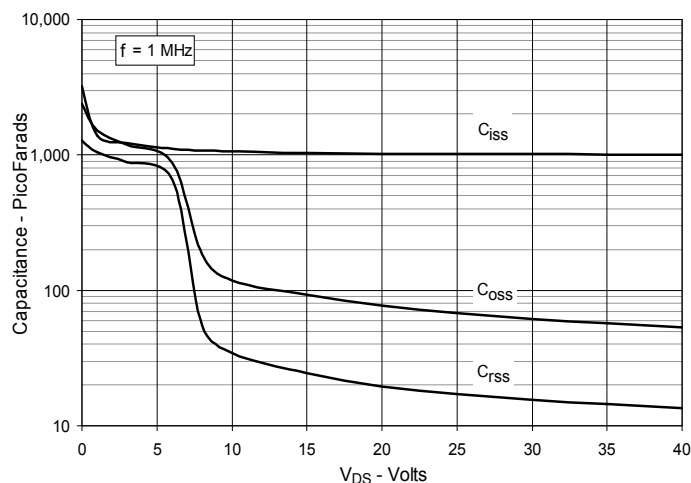


Fig. 14. Gate Charge

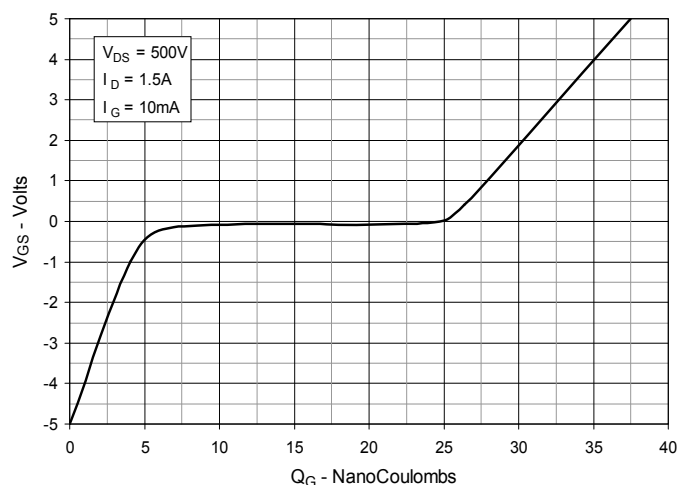


Fig. 15. Forward-Bias Safe Operating Area
@ $T_C = 25^\circ\text{C}$

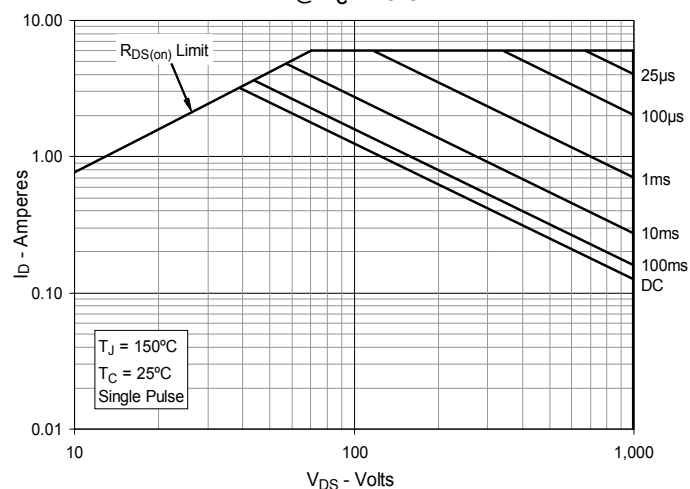


Fig. 16. Forward-Bias Safe Operating Area
@ $T_C = 75^\circ\text{C}$

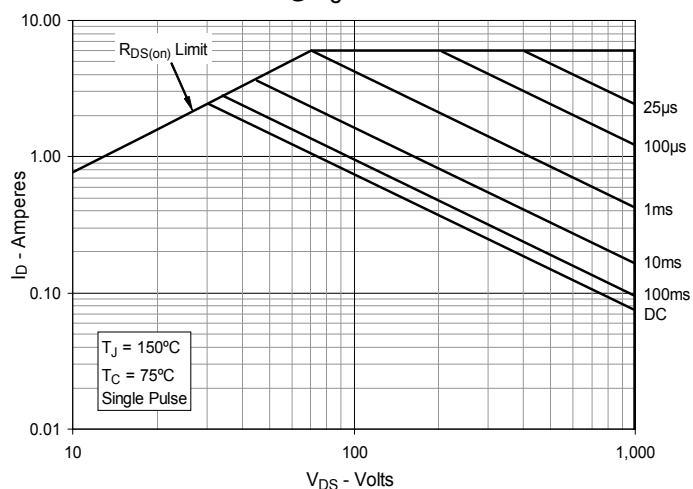
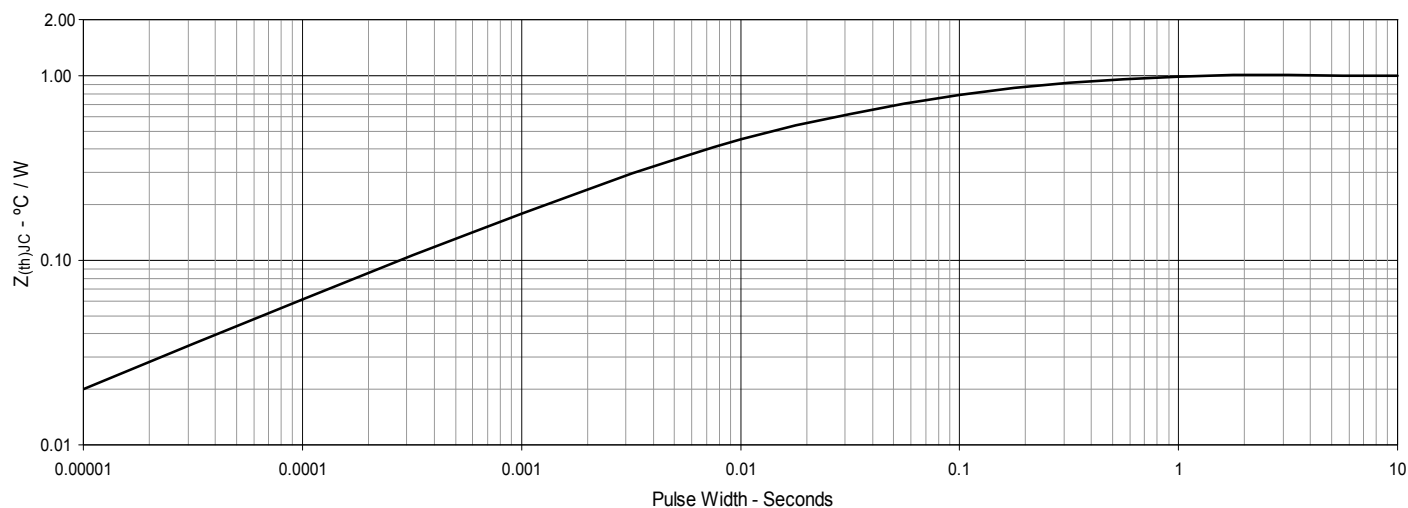


Fig. 17. Maximum Transient Thermal Impedance





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.